

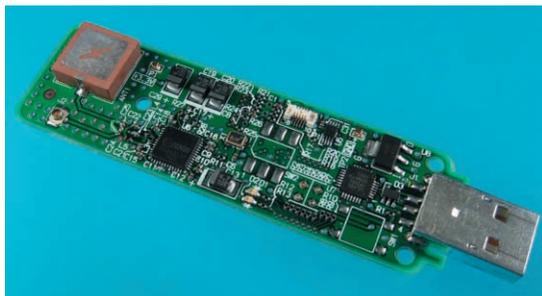


掲載記事の写真の一部をフルカラーでご覧ください。〈編集部〉

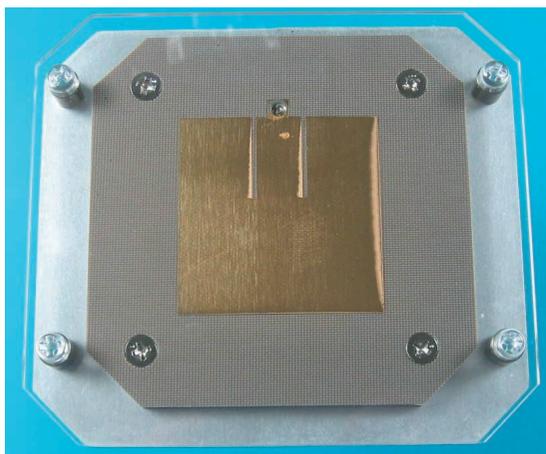
4 ページへ続く



〈写真1〉 CC2430 を搭載した IEEE 802.15.4 試作基板(特集 第1章)



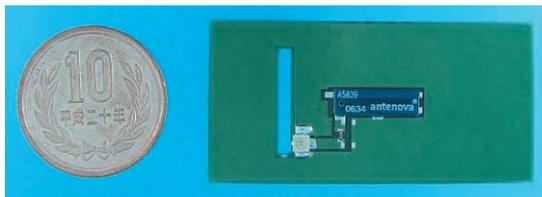
〈写真2〉 セラミック・パッチ・アンテナを載せた USB スティック (特集 第1章)



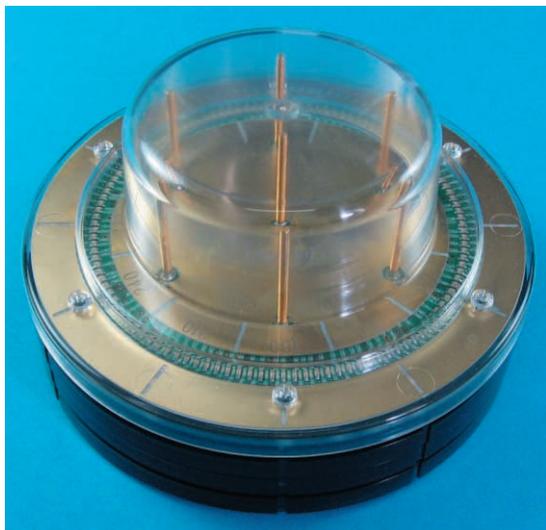
〈写真4〉 自作パッチ・アンテナ(70 × 70 × 10 mm) (特集 第1章)



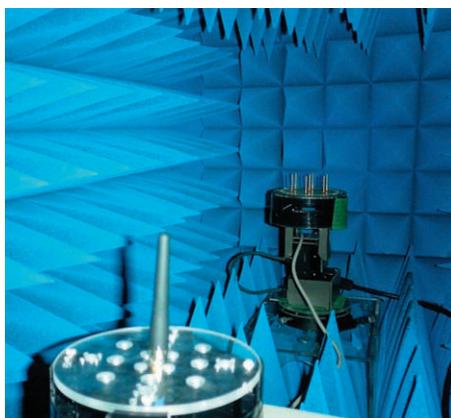
〈写真3〉 CC 2430 の実装のようす (特集 第1章)



〈写真5〉 チップ・アンテナ(12.8 × 3.9 × 1.1 mm) (特集 第1章)



〈写真6〉 自作 ESPAR アンテナ(外径125mm × 65mm) (特集 第1章)



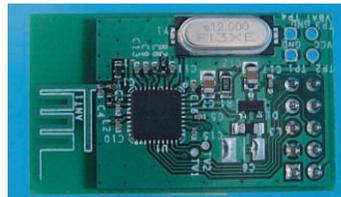
〈写真7〉 電波暗箱内の測定機器(特集 第1章)

RF クローズアップ RF ワールド

→ 1 ページから続く



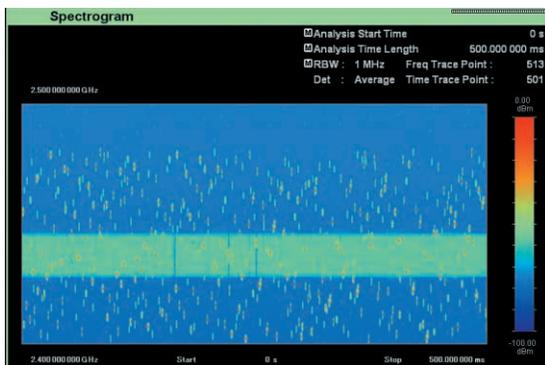
〈写真8〉 CyRF 7936 を搭載した CyFi ハブ〔日本サイプレス株〕(特集 第2章)



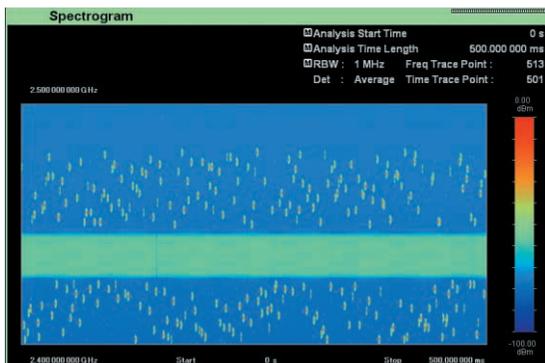
〈写真9〉 ▶
CyRF 7936 を搭載した小型基板
〔日本サイプレス株〕
(特集 第2章)



〈写真10〉 狭帯域 DSSS トランシーバ RM シリーズ
〔日本電波工業株〕(特集 第3章)



〈図1〉 Bluetooth と無線 LAN を同時使用中のスペクトログラム
〔特集 第4章, アンリツ株〕



〈図2〉 AFH 機能によって Bluetooth が無線 LAN を避けたようす
〔特集 第4章, アンリツ株〕

〈写真11〉
特定小電力無線モデム
MU-1N の内部〔株サー
キットデザイン〕
(特集 第5章)



(a) 部品面



(b) はんだ面

〈写真12〉 ▶
特定小電力無線モデム
MU-2 の内部〔株サー
キットデザイン〕
(特集 第5章)



(a) 部品面



(b) はんだ面